



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

RESOLUCION Nº 693



BUENOS AIRES, 28 JUN 2004

VISTO el expediente N° 4.324/04 en el que tramita la presentación efectuada por la Fundación SES solicitando se auspicie el Primer Encuentro Nacional de Experiencias de Inclusión al Sistema Educativo, y

CONSIDERANDO:

Que la Fundación conjuntamente con otras instituciones y organismos se ha planteado realizar durante el año 2004 acciones que focalicen la mirada sobre la problemática de la reinclusión educativa.

Que los objetivos de dicho encuentro son, entre otros, el de convocar a referentes del campo socio- comunitario y académico a nivel nacional y/o iberoamericano, para que presenten una visión global de la problemática y de iniciativas desarrolladas, como asimismo, promover un proceso de articulación entre Agencias de Cooperación Internacional para avanzar en estrategias conjuntas de trabajo.

Que está prevista la participación de personalidades del campo académico, miembros de organizaciones comunitarias, directivos y docentes de instituciones educativas de distintos niveles y alumnos de nivel terciario y universitario.

Que es propósito del Ministerio brindar apoyo a las iniciativas que resulten concurrentes al logro de los objetivos fijados como materia educativa y cultural.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y modificatorias.

Por ello,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Declarar de interés educativo el Primer Encuentro Nacional de Experiencias de Inclusión al Sistema Educativo que organiza la Fundación SES entre los días 16 y 17 de septiembre en el Instituto Bernasconi de la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES.

ARTICULO 2º.- Solicitar a los organizadores que remitan copia de la documentación producida a la BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS, Pizzurno 935, Planta Baja, Capital Federal.

ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN Nº 693

Lic. DANIEL E. FILMUS
Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología